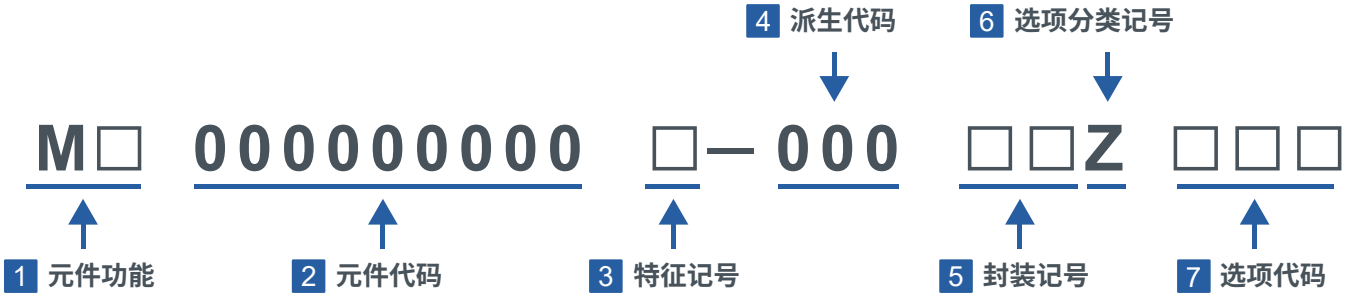
ROHM GROUP
LAPIS TECHNOLOGY

蓝碧石科技产品名称组成

产品名称组成



授予符号

1 元件功能

按照功能划分如下
MD : DRAM
MR : P2ROM™, OTPROM
MS : 图像用存储器
ML : 逻辑
MK : 模块、芯片组
MT : 驱动器

2 元件代码

由数字和英文字母组成，
表示元件的固有功能。

3 特征记号

在表示现有产品的改良情况、
强调规格与现有产品标准规格不同或者
表示设计规格时附加的记号。

4 派生代码

表示DRAM产品的速度级数或逻辑产品
的派生代码。

5 封装记号

用2位数表示封装的种类和引脚弯曲形状。

6 选项分类记号

用于区分选项代码和封装记号的记号。

7 选项代码

对有选项的产品附加用于识别其规格的记号。

关于现有产品的产品名称 以往产品的标注方式如下所示。



1 工艺分类

A : Analog
C : Bi-CMOS、多芯片产品
L : 双极性逻辑
M : MOS

2 电路类别

表示电路类型。

3 封装形状

表示封装形状。

*不标注封装形状。

内容如有更改，恕不另行通知，敬请谅解。

蓝碧石科技株式会社
All rights reserved, Copyright © LAPIS Technology Co., Ltd.

https://micro.rohm.com.cn/lapis-tech